

证券代码： 002079

证券简称： 苏州固锔

苏州固锔电子股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	西安博成基金管理有限公司 邵嘉斌、中国银河投资管理有限公司 白文昌、国元创新投资有限公司 张长生等
时间	2026年2月27日(周五) 下午 13:30~15:00
地点	苏州固锔电子股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	苏州固锔电子股份有限公司： 董事、总经理 滕有西 董事、副总经理兼董事会秘书 李莎 运营副总经理 徐仁庆； 苏州晶银新材料科技有限公司： 副总经理兼技术总监 周欣山
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况： 1、问：公司在2025年经营性现金流明显改善，资产负债率降低，主要采取了哪些举措？ 答：由于行业周期的变化，苏州晶银从2024年下半年开始调整信用政策，对于超期比较严重的客户加强了超期款的催收力度，化解坏账风险，同时积极降低资产负债率，从而确保了财务状况健康稳定。 2、问：公司如何看待银包铜浆料和纯铜浆料技术的发展？ 答：公司已经掌握了银包铜浆料和纯铜浆料两种技术路线。银包铜浆料由于可以在现有电池产线直接替代纯银浆，在目前高银价的时期，客户更容易接受。而纯铜浆方案需要客户端对电池生产

设备进行改造，增加固定资产支出，在客户推广方面存在一定的难度。目前，公司已经攻破银含 10%的银包铜浆料技术难关，5%银含的银包铜产品也在研发测试过程中。

3、问：公司如何应对银价波动对成本的影响？

答：苏州晶银通常根据下游客户的订单需求，同步向供应商以“背靠背”的方式采购银粉：即在接到客户订单的同时锁定银价。这种模式能够有效对冲银价波动的风险。苏州晶银的利润主要来源于浆料加工费的部分，而光伏浆料的加工费相对稳定，受银价波动的影响很小。

4、问：公司在马来西亚的半导体工厂发展如何？

答：马来西亚的半导体工厂作为公司在海外的半导体产品封测基地，主要承接海外客户的订单，以应对地缘政治给行业带来的挑战。同时，随着国内半导体行业竞争的加剧，更多的半导体企业开始关注海外市场，公司在这方面将发挥先发优势，努力把马来半导体工厂做成公司未来的增量板块。

5、公司在半导体板块的发展规划？

答：苏州固得是国内最早从事半导体分立器件研发、生产的企业之一，产品涵盖 50 多个系列、7000 多种型号。多年来，公司通过并购整合，目前已经拥有从产品设计到最终产品研发、制造的整套解决方案。未来，公司将重点发展车规级产品和功率器件产品（特别是小信号器件），同时逐步进行全球化布局，进一步开拓海外市场。

接待过程中，公司接待人员与投资者严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。

附件清单(如有)	无
日期	2026-2-27